PAT-NO:

JP363005526A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63005526 A

TITLE:

DRY ETCHING DEVICE

PUBN-DATE:

January 11, 1988

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

TOYODA, SHINICHIRO

ASSIGNEE - INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP61148717

APPL-DATE: June 25, 1986

INT-CL (IPC): H01L021/302

### ABSTRACT:

PURPOSE: To keep inside of a vacuum vessel constantly clean by liberationremoving any reactive product by heating by a method wherein removable adhesion preventive plates with heating unit inscribing upon the

vacuum vessel are

provided.

CONSTITUTION: A dry etching device is provided with a vacuum vessel 1, a

pair of flat plate electrodes 2, 3 opposingly provided in the vacuum vessel 1,

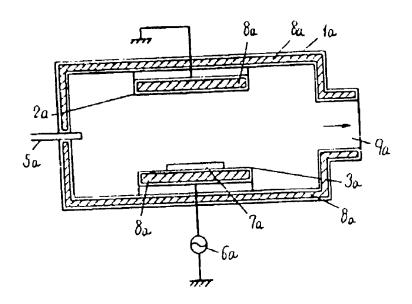
a high frequency power supply 6 electrically connected to either one of the

electrodes 2, 3 and removable adhesion preventive plates with a heating unit.

Any product produced by reaction of etching gas adhering to the adhesion preventive plates 4 to a specimen can be liberation-removed by heating to keep inside of the vacuum vessel 1 constantly clean. Furthermore, even if the reactive product adhered to the adhesion preventive plates 4 can not be liberation- removed by heating, the removable adhesion preventive plates 4 can

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

be replaced with new one.





#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 63005526 A

(43) Date of publication of application: 11 . 01 . 88

(51) Int. CI

H01L 21/302

(21) Application number: 61148717

(22) Date of filing: 25 . 06 . 86

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(72) Inventor:

**TOYODA SHINICHIRO** 

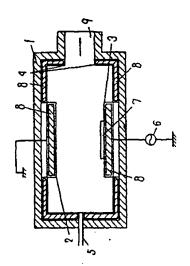
## (54) DRY ETCHING DEVICE

## (57) Abstract:

PURPOSE: To keep inside of a vacuum vessel constantly clean by liberation- removing any reactive product by heating by a method wherein removable adhesion preventive plates with heating unit inscribing upon the vacuum vessel are provided.

CONSTITUTION: A dry etching device is provided with a vacuum vessel 1, a pair of flat plate electrodes 2, 3 opposingly provided in the vacuum vessel 1, a high frequency power supply 6 electrically connected to either one of the electrodes 2, 3 and removable adhesion preventive plates with a heating unit. Any product produced by reaction of etching gas adhering to the adhesion preventive plates 4 to a specimen can be liberation-removed by heating to keep inside of the vacuum vessel 1 constantly clean. Furthermore, even if the reactive product adhered to the adhesion preventive plates 4 can not be liberation-removed by heating, the removable adhesion preventive plates 4 can be replaced with new one.

COPYRIGHT: (C)1988, JPO& Japio



⑲ 日本 国特 許 庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-5526

⑤Int.Cl.⁴

織別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)1月11日

H 01 L 21/302

C-8223-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

ドライエツチング装置

**到特 願 昭61-148717** 

**愛出 願 昭61(1986)6月25日** 

個発 明 者

豊田 真一郎

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

⑪出 願 人

松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

砂代 理 人 弁理士 中尾 敏男

外1名

館 網 章

1、発明の名称

ドライエッチング装置

2、特許額求の範囲

真空容器と、この真空容器に連結された真空排 気手段と、この真空容器内に設けられ対向する一 対の平板電極と、前配平板電極のいずれか一方に 電気的に接続された高周波電源と、前配真空容器 に内接し、加熱機構を有した着脱可能な防着板を 億えたことを特徴とするドライエッチング装置。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、半導体基板などの試料をドライエッ チングする装置に関するものである。

従来の技術

近年、ドライエッチング装置は、微細パターンをより高精度に加工できる技術として、半導体等の製造技術の中核となるものである。

以下図面を参照しながら上述した従来のブラズマエッチング装置の一例について説明する。

第2図は、従来のドライエッチング装置の構成を示すものである。第2図において、1 a は 真空 容器、2 a は上部電極、3 a は下部電極で7 a の 試料を置くところである。6 a はガス導入口、6 a は高周波電源、8 a は真空容器1 a を加熱するための加熱機構、9 a は排気口である。

以上のように構成されたドライエッチング装置 について、以下にその動作について説明する。

従来のドライエッチング装置、例えば平行平板電極型のドライエッチング装置は、真空容器1a内に上部電極2aと、これに対向して試料台となる下部電極3aを配置させ、この下部電極3aに接近させ、この半導体基板を引きなけれて、真空容器1a内にガスをは15をでは、真空容器1a内にガス圧を一定に保持させた状態で、真空容器1a内にガス圧を一定に保持さいかつ、下部電極3aに例えば13.5 MHzの高周波電圧を発生させ、このブラズマを発生させ、このブラズマを発生させ、このブラズマを発生させ、このブラズマを発生させ、この、半導体基板装面の用かより、半導体基板装面の

多結晶シリコン膜,強化珪素膜などをエッテング 除去するようにし、また、真空容器1 a に加熱機 構8 a を配して加熱し、真空容器1 a 内を常に所 定条件下に保持するようにしている。

発明が解決しようとする問題点

しかしながら、上記の構成では、エッチング用 ガスと試料で a との反応によって生成された反応 生成物が真空容器 1 a の内壁面に付着し、これが 加工すべき試料で a 面の汚染原因となるという問 題点を有していた。

問題点を解決するための手段

本発明は、上記問題点に鑑み、真空容器に内接 し、加熱機構を有した着脱可能な防着板を備えた ものである。

作 用

本発明は、上記した構成によって、真空容器に 内接した加熱機構を有する着脱可能な防着板に付 着するエッチング用ガスと試料との反応によって 生成された反応生成物を、加熱遊離除去させると とにより、真空容器内を常に所定の条件に保持さ

極るを配置させ、との下部の平板電極るに被エッ チング試料でとしての半導体基板を載置させた状 想で、真空容器1内にガス導入口6からエッチン グ用ガスを導入すると同時に、排気口9より適当 に排気しつつガス圧を一定に保持し、かつ、下部 の平板電極3に例えば1 3.5 e MHz の高周波電 圧を、高周波電源のから印加して、ガスプラズマ を発生させ、とのブラズマの化学作用およびスパ っタ作用により、半導体基板表面の多結晶シリコ ン膜,窒化珪素膜などをエッチング除去するよう にし、真空容器 1 に内接した加熱機構 8 を有する 着脱可能な防着板 4 に付着するエッチング用ガス と試料でとの反応によって生成された反応生成物 を加熱遊離除去させることにより、真空容器1内 は常に消浄に保持されることになり、結果的に試 料でへの汚染を防止できる。

#### 祭明の効果

以上のように本発明は、真空容器に内接した加 熱機構を有する防着板に付着するエッチング用ガ スと試料との反応によって生成された反応生成物 せるとととなる。

爽 施 例

以下本発明の実施例のドライエッチング装置に ついて、図面を参照しながら説明する。

第1 図は本発明の実施例におけるドライエッチ ング装置の構成を示すものである。

第1 図において、1 は真空容器、2 は上部の平板電極、3 は下部の平板電極で試料7 を置くところである。4 は加熱機構8 を有した着脱可能な防着板で真空容器1 に内接している。5 はガス導入口、6 は高周波電源、8 は上部の平板電極2 ,下部の平板電極3 ,防着板4 を加熱するための例えば、電気ヒータを内蔵した加熱機構、9 は排気口である。

以上のように構成されたドライエッチング装置 について、以下第1図を用いてその動作を説明する。

第1 図は本実施例のドライエッチング装置を示するのであって、真空容器 1 内に上部の平板電板 2 と、これに対向して試料台となる下部の平板電

を、加熱遊離除去させることにより真空容器内を 常に清浄に保持することができる。また、防潜板 に反応生成物が付着し、加熱によって遊離除去で きない場合にも、防着板は潜脱可能であるため、 交換することができるので、この反応生成物によ ってエッチング中の試料の汚染を効果的に阻止で き、常に良好、適切なエッチングが行なえるなど の特長を有するものである。

### 4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例によるドライエッチング装置を示す断面図、第2図は従来例によるドライエッチング装置を示す断面図である。

1 ······真空容器、2 ······平板電極、3 ·····平板電極、4 ······防潜板、5 ······ガス導入口、6 ······ 高周波電源、7 ······試料、8 ······加熱機構、9 ··· ····排気口。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

